

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部成分表製品名(鉛フリー): XC9303xxxxKR-G  
標準質量: 25 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.492	シリコン	59700	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	10.472	銅	418900	7440-50-8
	0.258	鉄	10300	7439-89-6
	0.014	亜鉛	600	7440-66-6
	0.008	リン	300	7723-14-0
	0.552	銀	22100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.030	銀	1200	7440-22-4
	0.010	エポキシ	400	—
ボンディングワイヤ	0.070	金	2800	7440-57-5
封止樹脂	10.251	溶融シリカ	410000	60676-86-0
	0.762	エポキシ樹脂	30500	—
	0.703	フェノール樹脂	28100	—
端子メッキ	0.378	錫	15100	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。